



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106169345 A

(43)申请公布日 2016.11.30

(21)申请号 201610771536.2

(22)申请日 2016.08.29

(71)申请人 海安县建业磁材有限公司

地址 226671 江苏省南通市海安县胡集镇  
恒坤路18号

(72)发明人 周明宏

(74)专利代理机构 北京驰纳智财知识产权代理  
事务所(普通合伙) 11367

代理人 蒋路帆

(51)Int.Cl.

H01F 1/05(2006.01)

H01F 41/02(2006.01)

B22F 3/10(2006.01)

B22F 3/24(2006.01)

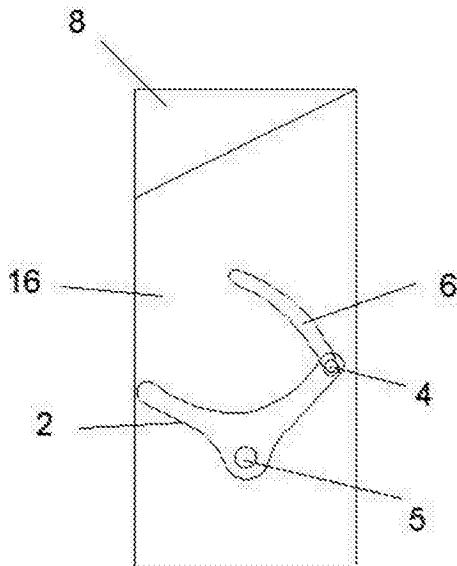
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种钕铁硼磁体及制备方法和钕铁硼磁体  
相框

(57)摘要

本发明提供了一种钕铁硼磁体及制备方法  
和钕铁硼磁体相框，所述磁体配料成分为Nd:28~  
32%、Nb:2.7~2.9%、Co:2.8~4%、Zr:0.23~  
0.32%、Er:10~15%、Ti:0.1~0.3%、B:1.4~  
2.1%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.8~4%、己二酰肼ADH:3~  
3.5%，余量为Fe。该钕铁硼磁体的制备中烧结方  
法包含梯度升温、梯度降温步骤、第一次回火和  
第二次回火。该钕铁硼磁体制作的磁性相框结构  
包括透明板、挡板、相框、照片和背板；还包括  
钕铁硼磁体块、钕铁硼磁体薄片和手动拨件。采  
用钕铁硼磁体配方和方法进行制备，使得钕铁硼磁  
体磁化更加均匀；用本发明钕铁硼磁体制作磁性  
相框，其使用寿命更长。



1. 一种钕铁硼磁体，其特征在于：所述磁体配料成分的组成为Nd:28~32%、Nb:2.7~2.9%、Co:2.8~4%、Zr:0.23~0.32%、Er:10~15%、Ti:0.1~0.3%、B:1.4~2.1%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.8~4%、己二酰肼ADH:3~3.5%，余量为Fe。

2. 根据权利要求1所述的一种钕铁硼磁体，其特征在于：所述磁体配料成分的组成为Nd:30%、Nb:2.8%、Co:3.5%、Zr:0.3%、Er:13%、Ti:0.2%、B:1.8%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.3%、己二酰肼ADH:3.25%，余量为Fe。

3. 一种用于权利要求1所述的钕铁硼磁体的制备方法，该钕铁硼磁体的制备步骤包括：配料-熔炼-氢碎-成形-烧结，所述熔炼将原料放入熔炼炉中进行熔炼；所述氢碎是利用钕铁硼的吸氢特性，采用氢碎机进行氢碎工序；所述成形是采用等静压成形；其特征在于：所述烧结方法包含梯度升温、梯度降温步骤、第一次回火和第二次回火；其顺序为梯度升温-梯度降温步骤-第一次回火-第二次回火；所述梯度升温步骤如下：首先进行第一梯度升温，升温时间为0.5~0.8小时，炉温上升至400~450℃，保温时间为0.8~1.2小时；然后进行第二梯度升温，升温时间为0.8~1.2小时，炉温至800~820℃，保温时间为1.2~1.5小时；随后进行第三梯度升温，升温时间为1.8~2.1小时，炉温至1000~1160℃，保温时间为1.5~1.8小时；最后进行第四梯度升温，升温时间为2.1~2.5小时，炉温至1330~1380℃，保温时间为1.8~2.1小时；所述梯度降温步骤如下：首先进行第一梯度降温，降温时间为0.3~0.5小时，炉温400~420℃，保温时间为0.2~0.3小时；最后进行第二梯度降温，降温时间为0.2~0.3小时，炉温低于150℃，得到致密性和内禀矫顽力高的钕铁硼磁体。

4. 根据权利要求3所述的一种钕铁硼磁体，其特征在于：所述第一次回火温度设定于温度为900~1100℃，空冷至炉温。

5. 根据权利要求3所述的一种钕铁硼磁体，其特征在于：所述第二次回火温度设定于1300~1400℃，空冷至炉温。

6. 一种权利要求1所述的钕铁硼磁体制作的磁性相框，所述磁性相框结构包括透明板(13)、挡板、相框、照片(7)和背板(17)；所述透明板(13)安装在相框里；所述挡板设于透明板(13)和背板(17)中间位置，所述照片(7)设于挡板的正面，其特征在于：所述磁性相框中还包括钕铁硼磁体块(3)、钕铁硼磁体薄片(31)和手动拨件(2)；所述相框由左侧挡板(15)、底板、右侧挡板(16)、面板(1)、背板(17)和直角件(8)组成；所述左侧挡板(15)、底板和右侧挡板(16)首尾相连形成U型框架，在U型框架的正面粘贴面板(1)，U型框架的反面粘贴背板(17)；所述直角件(8)通过转动件(9)与面板(1)相连；所述钕铁硼磁体框设于背板(17)正面的中间位置；所述钕铁硼磁体薄片(31)设于直角件(8)的斜边；所述手动拨件(2)设于右侧挡板(16)外侧的下方位置。

7. 根据权利要求6所述的磁性相框，其特征在于：所述转动件(9)安装在直角件(8)的斜边处；转动件(9)将直角件(8)的斜边分为斜边a(81)和斜边b(82)，直角件(8)以转动件(9)为支点进行前后翻转。

8. 根据权利要求6所述的磁性相框，其特征在于：所述面板(1)的上方设有两段凹槽；面板(1)的第一段凹槽III(12)的半径与直角件(8)斜边a(81)的转动曲率半径一致。

9. 根据权利要求6所述的磁性相框，其特征在于：所述手动拨件(2)的形状为V形，手动拨件(2)的底部通过螺钉b(5)与右侧挡板(16)相连，手动拨件(2)以螺钉b(5)为圆心转动。

10. 根据权利要求6所述的磁性相框，其特征在于：所述右侧挡板(16)靠近手动拨件(2)

与钕铁硼磁体块(3)连接处开有滑动槽(6);所述滑槽(6)为手动拨件(2)带动钕铁硼磁体块(3)的转动行程。

## 一种钕铁硼磁体及制备方法和钕铁硼磁体相框

### 技术领域

[0001] 本发明涉及粉末冶金技术领域,尤其涉及一种烧结钕铁硼磁体及钕铁硼磁材相框。

### 背景技术

[0002] 随着社会的发展,磁铁的应用也越来越广泛,从高科技产品到最简单的包装磁。目前稀土磁体被广泛的应用于许多领域,如近期的具有机械头脑的行走机器人,稀土钕铁硼磁体制成的磁性相框,磁性冰箱贴等用于人们生活的方方面面。如何提高Br和Hcj成了钕铁硼磁体发展趋势。由于钕铁硼磁体的特性,Br和Hcj两者是相互制约的,磁体内禀矫顽力Hcj得到提高,磁体的剩磁Br就要降低;若提高磁体的剩磁Br,则磁体内禀矫顽力Hcj就要受到影响,因此在使用过程中需要将这两者进行很好的平衡,从而达到较为满意的钕铁硼磁体。

[0003] 例如中国专利CN102592770A公开了一种烧结NdFeB磁体及其制造方法,其成分的组成为:Nd和Pr:27.3~27.8wt%、Tb:1.0~1.8wt%、Al:0.1~0.4wt%、Cu:0.08~0.14wt%、Co:0~2wt%、Ga:0~0.14wt%、B:0.93~1.0wt%,其余为Fe;且所述磁体的(BH)<sub>max</sub>>47MGOe,Hcj>16kOe。该烧结NdFeB磁体的制造方法包括如下步骤:配料;真空感应速凝炉熔炼,得到甩带合金薄片;将甩带合金薄片氢化破碎,然后在气流磨中制成微粉;将得到的微粉进行混粉;将混好的微粉压型成毛坯;等静压后放入真空烧结炉进行烧结;烧结完成后进行二次时效,得到所述磁体。此发明中通过调整钕铁硼的配方和烧结的改进,增大剩磁Br和内禀矫顽力Hcj,但在烧结过程中通过真空烧结炉中进行烧结升温是一次性升温烧结,这样的后果会使得钕铁硼加热过快,导致磁化不均匀。例如中国专利CN104952580A公布了一种本发明耐腐蚀烧结钕铁硼磁体,由以下质量百分比的成分组成:Pr10~15%、Nd18~21%、Ho 3~5%、F0.5~0.8%、Ni0.5~2.0%、Mn0.1~0.2%、Cu0.1~0.35%、Al0.1~0.5%、B0.6~1.2%,余量为Fe,并采用分段微波烧结工艺制备。该发明采用了分段微波烧结,但没有进行回火处理,因此该钕铁硼磁体的剩磁Br和内禀矫顽力Hcj不高。

### 发明内容

[0004] 为克服现有技术中存在的磁化不匀、剩磁和内禀矫顽力不高的问题,本发明提供了一种烧结钕铁硼磁体及钕铁硼磁材相框。

[0005] 本发明提供了一种钕铁硼磁体,所述磁体配料成分的组成为Nd:28~32%、Nb:2.7~2.9%、Co:2.8~4%、Zr:0.23~0.32%、Er:10~15%、Ti:0.1~0.3%、B:1.4~2.1%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.8~4%、己二酰肼ADH:3~3.5%,余量为Fe。由于Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的加入可以使得钕铁硼磁体有更优异的磁特性;己二酰肼ADH的加入提高了钕铁硼磁体有抗氧化性能。

[0006] 进一步的,所述磁体配料成分的组成为Nd:30%、Nb:2.8%、Co:3.5%、Zr:0.3%、Er:13%、Ti:0.2%、B:1.8%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.3%、己二酰肼ADH:3.25%,余量为Fe。

[0007] 一种所述的钕铁硼磁体的制备方法,该钕铁硼磁体的制备步骤包括:配料-熔炼-氢碎-成形-烧结,所述熔炼将原料放入熔炼炉中进行熔炼;所述氢碎是利用钕铁硼的吸氢

特性，采用氢碎机进行氢碎工序；所述成形是采用等静压成形；所述烧结方法包含梯度升温、梯度降温步骤、第一次回火和第二次回火；其顺序为梯度升温-梯度降温步骤-第一次回火-第二次回火；所述梯度升温步骤如下：首先进行第一梯度升温，升温时间为0.5-0.8小时，炉温上升至400-450℃，保温时间为0.8-1.2小时；然后进行第二梯度升温，升温时间为0.8-1.2小时，炉温至800-820℃，保温时间为1.2-1.5小时；随后进行第三梯度升温，升温时间为1.8-2.1小时，炉温至1000-1160℃，保温时间为1.5-1.8小时；最后进行第四梯度升温，升温时间为2.1-2.5小时，炉温至1330-1380℃，保温时间为1.8-2.1小时；所述梯度降温步骤如下：首先进行第一梯度降温，降温时间为0.3-0.5小时，炉温400-420℃，保温时间为0.2-0.3小时；最后进行第二梯度降温，降温时间为0.2-0.3小时，炉温低于150℃，得到致密性和内禀矫顽力高的钕铁硼磁体。

[0008] 进一步的，所述第一次回火温度设定于温度为900-1100℃，空冷至炉温。

[0009] 进一步的，所述第二次回火温度设定于1300-1400℃，空冷至炉温。

[0010] 一种所述钕铁硼磁体制作的磁性相框，所述磁性相框结构包括透明板、挡板、相框、照片和背板；所述透明板安装在相框里；所述挡板设于透明板和背板中间位置，所述照片设于挡板的正面；所述磁性相框中还包括钕铁硼磁体块、钕铁硼磁体薄片和手动拨件；所述相框由左侧挡板、底板、右侧挡板、面板、背板和直角件组成，所述左侧挡板、底板和右侧挡板首尾相连形成U型框架，在U型框架的正面粘贴面板，U型框架的反面粘贴背板；所述直角件通过转动件与面板相连；所述钕铁硼磁体框设于背板正面的中间位置；所述钕铁硼磁体薄片设于直角件的斜边；所述手动拨件设于右侧挡板外侧的下方位置。

[0011] 进一步的，所述转动件安装在直角件的斜边处；转动件将直角件的斜边分为斜边a和斜边b，直角件已转动件为支点进行前后翻转。

[0012] 进一步的，所述面板的上方设有两段凹槽；面板的第一段凹槽III的曲率半径与直角件斜边a的转动半径一致。

[0013] 进一步的，所述手动拨件的形状为V形，手动拨件的底部通过螺钉b与右侧挡板相连，手动拨件以螺钉b为圆心转动。

[0014] 进一步的，所述右侧挡板靠近手动拨件与钕铁硼磁体块连接处开有滑动槽；所述滑槽为手动拨件带动钕铁硼磁体块的转动行程。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0016] (1)本发明中通过烧结方法可以使得钕铁硼磁体磁化更加均匀；

[0017] (2)采用梯度升温进行烧结，使得本发明磁体晶粒分布更加均匀，富钕边界相更加狭窄；

[0018] (3)采用二次回火，使得本发明钕铁硼磁体有更高的剩磁Br和内禀矫顽力Hcj；

[0019] (4)本发明中使用钕铁硼磁体制作的磁性相框其使用寿命更长；

[0020] (5)磁性相框中直角件的存在，可以更加便捷地更换相片；

[0021] (6)磁性相框中手动拨件的存在，对相框从刚性表面拿取更加省力、方便。

## 附图说明

[0022] 图1是钕铁硼磁体的制备流程图；

[0023] 图2是磁性相框侧面剖视图；

- [0024] 图3是磁性相框侧面示意图；
- [0025] 图4是直角件示意图；
- [0026] 图5是磁性相框面板示意图；
- [0027] 图6是磁性相框整体示意图。
- [0028] 结合附图在其上标记：
- [0029] 1-面板,2-手动拨件,3-钕铁硼磁体块,4-螺钉a,5-螺钉b,6-滑槽,7-照片,8-直角件,9-转动件,10-凹槽I,11-凹槽II,12-凹槽III,13-透明板,14-方孔,15-左侧挡板,16-右侧挡板,17-背板,31-钕铁硼磁体薄片,81-斜边a,82-斜边b。

## 具体实施方式

[0030] 以下结合附图和实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0031] 实施例1

[0032] 本实施方式披露了一种烧结钕铁硼磁体及钕铁硼磁材相框。

[0033] 一种烧结钕铁硼磁体磁体，所述磁体成分的组成为Nd:28~32%、Nb:2.7~2.9%、Co:2.8~4%、Zr:0.23~0.32%、Er:10~15%、Ti:0.1~0.3%、B:1.4~2.1%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.8~4%、己二酰肼ADH:3~3.5%，余量为Fe。优选的，钕铁硼磁体成分组成为：Nd:30%、Nb:2.8%、Co:3.5%、Zr:0.3%、Er:13%、Ti:0.2%、B:1.8%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:3.3%、己二酰肼ADH:3.25%，余量为Fe。钕铁硼磁体的制备方法包括配料-熔炼-成形-烧结；所述钕铁硼磁体制备步骤为：首先进行配料，配料中由于Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的加入可以使得钕铁硼磁体有更优异的磁特性；己二酰肼ADH的加入提高了钕铁硼磁体有抗氧化性能。将按事先配比好的原料放入熔炼炉中进行熔炼，由于稀土在熔炼过程中会发较多，因此配好的原料中稀土的实际配料比设定的配料多出0.5倍，保证熔炼后的磁体中的稀土含量符合配方要求。原料放入熔炼炉后开始进行抽真空，真空计达到0时关闭预抽阀和罗茨泵，此时关闭真空计，开启充气阀，对熔炼炉中进行充氩，直至压力表的压力为0.05Mpa，关闭充气阀停止充氩，打开主电源和控制电源进行熔炼。精炼后静置2分钟开始铸锭，待熔炼炉中的温度降至80℃时，进行手动放气，出炉，完成熔炼过程。熔炼后进行氢破碎。氢碎原理：利用稀土金属间化合物的吸氢特性，将钕铁硼合金置于氢气环境下，氢气沿富钕相薄层进入合金，使之膨胀爆裂而破碎，沿富钕相层处开裂，从而使薄片变为粗粉。将熔炼后的铸锭放入氢碎炉中，将氮气导入氢碎炉中进行正压简陋，检漏后排气至大气压，进行抽真空负压检漏，当满足工艺要求时导入氢气，让合金进行吸氢，吸氢后对合金粉进行除氢，先抽气至40mba以下时，系统自动通电升温，边升温边抽真空，一般升温40分钟。温度达到设定温度时，保温1~3小时，真空度达到工艺卡要求时，脱氢完成。进行粗粉搅拌，搅拌后进行气流磨得到细粉。氢碎工序之后进入成形工序，本实施例中成形工序采用等静压成形，待压制产品装进设备后，产品受到各向均等的超高压介质作用，使产品密度增加。成形结束后，进入烧结工序。

[0034] 优选的，所述烧结工序中采用的烧结炉为微波真空烧结炉。微波烧结技术的关键是微波加热，其原理是物质在微波作用下发生电子极化、原子极化、界面极化、偶极转向极化等方式，将微波的电磁能转化为热能。可显著降低烧结温度，大幅度可达500℃；大幅降低能耗，节能高达70~90%；缩短烧结时间，可达50%以上；显著提高组织致密度、细化晶粒、

改善材料性能。

[0035] 所述烧结工序包含梯度升温和梯度降温步骤；所述烧结方法包含梯度升温、梯度降温步骤、第一次回火和第二次回火；其顺序为梯度升温-梯度降温步骤-第一次回火-第二次回火；所述梯度升温步骤如下：首先进行第一梯度升温，升温时间为0.5-0.8小时，炉温上升至425℃，保温时间为0.8-1.2小时；然后进行第二梯度升温，升温时间为0.8-1.2小时，炉温至800-820℃，保温时间为1.2-1.5小时；随后进行第三梯度升温，升温时间为1.8-2.1小时，炉温至1000-1160℃，保温时间为1.5-1.8小时；最后进行第四梯度升温，升温时间为2.1-2.5小时，炉温至1330-1380℃，保温时间为1.8-2.1小时；这样升温的目的是钕铁硼磁体的可以细化晶粒。所述梯度降温步骤如下：首先进行第一梯度降温，降温时间为0.3-0.5小时，炉温400-420℃，保温时间为0.2-0.3小时；最后进行第二梯度降温，降温时间为0.2-0.3小时，炉温低于150℃，得到致密性和内禀矫顽力高的钕铁硼磁体。

[0036] 由于此时的钕铁硼永磁合金的磁性能较低，因此需要对其进行回火处理，而二次回火处理相对于一次回火处理可获得更好的磁性能。当钕铁硼永磁合金在比较高的温度下回火时，例如在900℃回火时，短时间内在晶界交隅处的富Nd相变成液相，然后在600℃回火时，会发生共晶反应，液相数量减少，并且成分也会发生改变。如果能使富Nd液相成分优化至接近三元共晶温度时的Nd含量，则可获得有利于高矫顽力的显微组织，在本发明中二次回火的温度，所述第一次回火设定于温度为900-1100℃，空冷至炉温；所述第二次回火温度设定于1300-1400℃，空冷至炉温。

[0037] 优选的，所述梯度升温步骤如下：第一梯度升温加热时间为0.6小时，炉温上升至436℃，保温时间为1小时；第二梯度升温加热时间为1小时，炉温至815℃，保温时间为1.3小时；第三梯度升温加热时间为2小时，炉温至1080℃，保温时间为1.7小时；第四梯度升温加热时间为2.3小时，炉温至1350℃，保温时间为2小时；所述梯度降温步骤如下：第一梯度降温冷却时间为0.4小时，炉温413℃，保温时间为0.23小时；第二梯度降温冷却时间为0.2小时，炉温低于150℃。所述第一次回火设定于温度为960℃，空冷至炉温；所述第二次回火温度设定于1350℃，空冷至炉温。对实施例1中烧结方法下出炉的钕铁硼磁体进行剩磁Br、内禀矫顽力Hcj、矫顽力Hcb、最大磁能积(BH)max的检测。

[0038] 本实施方式中还披露了一种采用钕铁硼制作的磁性相框。如图1至图4所示，所述磁性相框结构包括透明板13、挡板、相框、照片7和背板17；所述透明板13安装在相框里；所述挡板设于透明板13和背板17中间位置，所述照片7设于挡板的正面。所述相框由左侧挡板15、底板、右侧挡板16、面板1、背板17和直角件8组成，所述左侧挡板15、底板和右侧挡板16首尾相连形成U型框架，在U型框架的正面粘贴面板1，U型框架的反面粘贴背板17；所述直角件8通过转动件9与面板1相连；所述转动件9安装在直角件8的斜边处，转动件9将直角件8的斜边分为斜边a81和斜边b82，直角件8已转动件9为支点进行前后翻转，该设计的目的是方便在使用过程中对照片7的替换；所述面板1中间位置设有透明板13，用于放置透明板13；所述面板1的上方设有两段凹槽；面板1的第一段凹槽III12的曲率半径与直角件8的斜边a81的转动半径一致，所述凹槽III12的弧长决定了直角件8的翻转角度，第二段凹槽II11用于安装转动件9；所述磁性相框中还包括钕铁硼磁体块3、钕铁硼磁体薄片31和手动拨件2；由于磁性相框中的磁体采用的是新配方和工艺下制备的钕铁硼磁体，因此该磁性相框的使用寿命更长。所述钕铁硼磁体框设于背板17正面的中间位置；所述钕铁硼磁体薄片31设于直

角件8的斜边b82;所述手动拨件2设于右侧挡板16外侧的下方位置;所述手动拨件2的形状为V形,中间以弧线过渡;手动拨件2的左侧端部为手拨位置,靠近面板(1)位置的正面;手动拨件2底部通过螺钉b5与右侧挡板16相连,手动拨件2以螺钉b5为圆心转动,手动拨件2的右侧端部位置与钕铁硼磁体块33通过螺钉a4连接;所述右侧挡板16靠近手动拨件2与钕铁硼磁体块3连接处开有滑动槽6,所述滑槽6为手动拨件2带动钕铁硼磁体块3的转动行程,该手动拨件2的设计方便了人们对于磁性相框的更换。

[0039] 所述磁性相框的工作原理如下:

[0040] 当照片7放入磁性相框中时,将直角件8与背板17分开,通过转动件9进行翻转,翻转的角度由面板1凹槽III12的弧长决定,此时可以将照片7放入相框中,置于挡板正面。此时扣上直角件8,由于直角件8d的斜边b82上贴有钕铁硼磁体薄片31,因此可以与背板17进行贴合。由于磁性相框的背板17上安装有钕铁硼磁体块3,因此可以将磁性相框贴于刚性表面,当需要更换磁性相框中的照片7时,只需要将直角件8进行翻转即可更换,使用方便。若是需要对磁性相框进行位置的更换,只需要对手动拨件2进行拨动,手动拨件2会带动钕铁硼磁体块3在滑槽6中移动,将钕铁硼磁体块3带离背板17表面,此时磁性相框即可从刚性表面拿离。

[0041] 实施例2

[0042] 本实施方式披露了一种钕铁硼磁体,与实施例1不同之处在于:所述磁体成分的组成为Nd:28%、Nb:2.7%、Co:2.8%、Zr:0.23%、Er:10%、Ti:0.1%、B:1.4%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:2.8%、己二酰肼ADH:3%,余量为Fe。所述梯度升温步骤如下:首先进行第一梯度升温,升温时间为0.5小时,炉温上升至400℃,保温时间为0.8小时;然后进行第二梯度升温,升温时间为0.8小时,炉温至800℃,保温时间为1.2小时;再次进行第三梯度升温,升温时间为1.8小时,炉温至1000℃,保温时间为1.5小时;最后进行第四梯度升温,升温时间为2.1小时,炉温至1330℃,保温时间为1.8小时;所述梯度降温步骤如下:首先进行第一梯度降温,降温时间为0.3小时,炉温400℃,保温时间为0.2小时;最后进行第二梯度降温,降温时间为0.2小时,炉温低于150℃。所述第一次回火设定于温度为900℃,空冷至炉温;所述第二次回火温度设定于1300℃,空冷至炉温。对实施例2中烧结方法下出炉的钕铁硼磁体进行剩磁Br、内禀矫顽力Hcj、矫顽力Hcb、最大磁能积(BH)<sub>max</sub>的检测。

[0043] 实施例3

[0044] 本实施方式披露了一种钕铁硼磁体,与实施例1不同之处在于:所述磁体成分的组成为Nd:32%、Nb:2.9%、Co:4%、Zr:0.32%、Er:15%、Ti:0.3%、B:2.1%、Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:4%、己二酰肼ADH:3.5%,余量为Fe。所述梯度升温步骤如下:首先进行第一梯度升温,升温时间为0.8小时,炉温上升至450℃,保温时间为1.2小时;随后进行第二梯度升温,升温时间为1.2小时,炉温至820℃,保温时间为1.5小时;再次进行第三梯度升温,升温时间为2.1小时,炉温至1160℃,保温时间为1.8小时;最后进行第四梯度升温,升温时间为2.5小时,炉温至1380℃,保温时间为2.1小时;所述梯度降温步骤如下:首先进行第一梯度降温,降温时间为0.5小时,炉温420℃,保温时间为0.3小时;最后进行第二梯度降温,降温时间为0.3小时,炉温低于150℃。所述第一次回火设定于温度为1100℃,空冷至炉温;所述第二次回火温度设定于1400℃,空冷至炉温。对实施例3中烧结方法下出炉的钕铁硼磁体进行剩磁Br、内禀矫顽力Hcj、矫顽力Hcb、最大磁能积(BH)<sub>max</sub>的检测。

[0045] 表1为测试系数对照表

[0046]

	剩磁 Br/Gs	内禀矫顽力 Hcj/kOe	矫顽力 Hcb/kOe	最大磁能积 (BH)max/MGOe
实施例 1	13110	30.28	10.8	31.14
实施例 2	11210	2.76	10.4	30.5

[0047]

实施例 3	15350	38.21	11.7	31.35
-------	-------	-------	------	-------

[0048] 通过表1对三个实施例可知,在实施例1的情况下钕铁硼磁体的剩磁、内禀矫顽力、矫顽力、最大磁能积之间相互平衡,可以很好的应用于所述的磁性相框产品中。

[0049] 上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

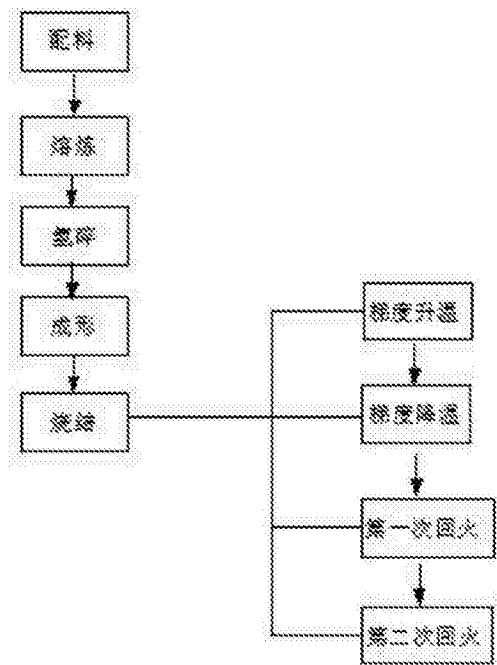


图1

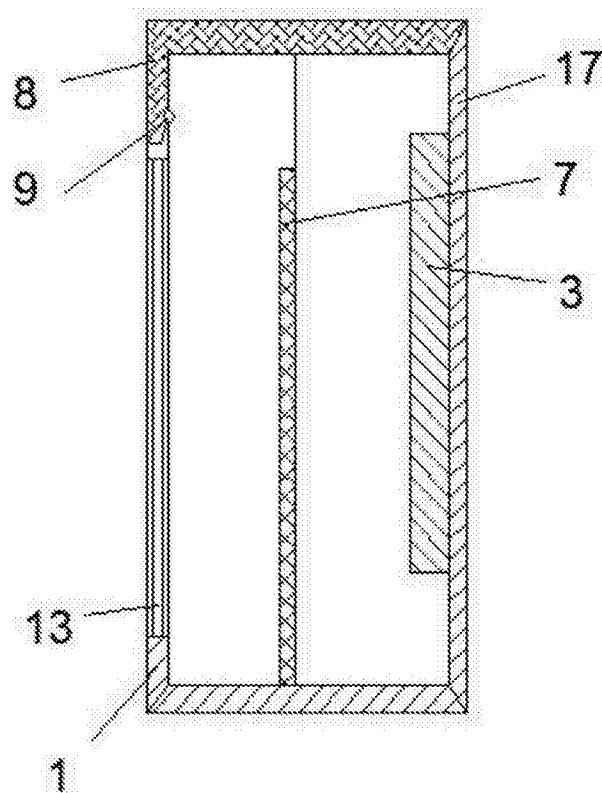


图2

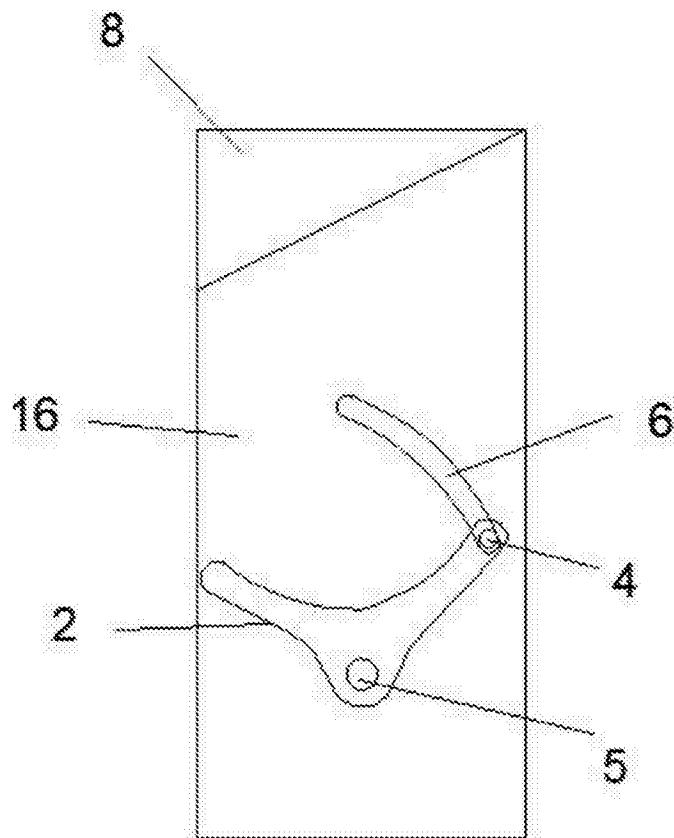


图3

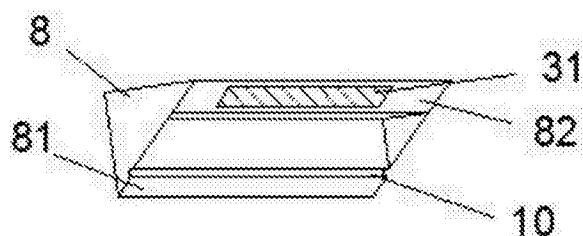


图4

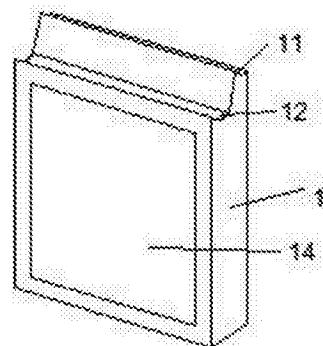


图5

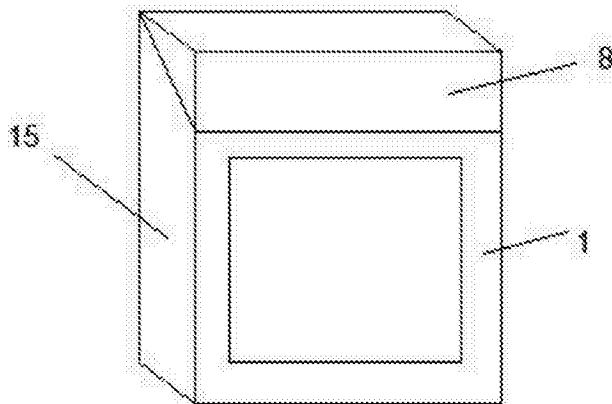


图6